(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-153685

(43)公開日 平成8年(1996)6月11日

(51) IntCL^e

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/205

B01J 4/02

Α

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 5 頁)

(21) 出願番号

特額平6-315549

(22)出廣日

平成6年(1994)11月25日

(71)出資人 000005979

三菱商事株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番3号

(71)出顧人 000155023

株式会社帰場製作所

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

(71)出題人 000127961

株式会社エステック

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

(72)発明者 原田 宙幸

東京都千代田区丸の内2丁目6番3号 三

菱商事株式会社内

(74)代理人 弁理士 河▲崎▼ 眞樹

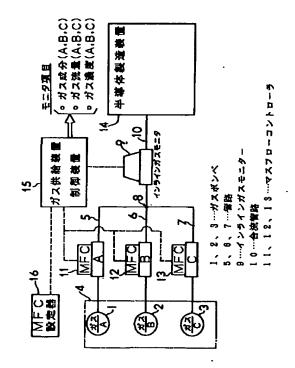
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体用特殊材料ガス供給装置

(57)【要約】

【目的】 ガスボンベ収納庫から半導体製造装置へのガス配管系にガス成分、濃度、流量等を監視するモニターを組み込み、誤接続や誤配管或いは誤交換といった事故を防止することのできる半導体用特殊材料ガス供給装置を提供する。

【構成】 半導体用特殊材料ガスを収納した複数本のガスボンベ(1、2、3)に連結された各管路(5、6、7)にマスフローコントローラ(11、12、13)を配置するとともに、合流点8と半導体製造装置14との間の管路10途中にインラインガスモニター9を配置し、マスフローコントローラ(11、12、13)及びインラインガスモニター9を半導体用ガス供給装置用制御装置15に接続して各出力信号を照合し、これらの信号の一致或いは不一致によりガスの供給を制御するように構成する。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体用特殊材料ガスを収納した複数本 のガスボンベに連結された各管路にマスフローコントロ ーラを配置するとともに、これらの管路の合流点と半導 体製造装置との間の管路途中にインラインガスモニター を配置し、前記マスフローコントローラ及びインライン ガスモニターを半導体用ガス供給装置の制御装置に接続 して成る半導体用特殊材料ガス供給装置。

【請求項2】 インラインガスモニターのガス成分及び **濃度の出力信号とマスフローコントローラの入力又は/** 及び出力信号と照合させ、これらの信号の一致或いは不 一致によりガス供給を制御する請求項第1項記載の半導 体用特殊材料ガス供給装置。

【請求項3】 半導体用特殊材料ガスを収納した複数本 のガスボンベに連結された各管路にマスフローコントロ ーラ及びインラインガスモニターを配置するとともに、 これらの管路の合流点と半導体製造装置との間を合流管 路で連結し、前記マスフローコントローラ及びインライ ンガスモニターを半導体用ガス供給装置の制御装置に接 続して成る半導体用特殊材料ガス供給装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、半導体製造装置にお いて使用される種々の半導体用特殊材料ガスの各成分ご との濃度或いは流量等を確認し制御することのできる半 導体用特殊材料ガス供給装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造装置におけるシリコンウェー ハ上への薄膜形成、酸化及びエッチング処理等の工程で は半導体用特殊材料ガスを用いて所定の処理が行われ る。このような半導体製造装置においては、各種の半導 体用特殊材料ガス、例えばモノシラン (Nik)、ホスフ ィン (Plb.)、アルシン (Aslb.)等はガスボンベに充填 され所定の成分ガス及び各成分濃度を所定の流量で混合 させてから半導体製造装置に供給する。これらの特殊材 料ガスの中には極めて有毒なもの、可燃性のもの、また 汚れの極めて少ないものが使用されておりガス供給装置 で混合成分濃度や流量が管理されている。

【0003】上記半導体製造装置における半導体用特殊 材料ガスの供給に際しては各ガスの成分、成分濃度、流 量等を予め定めてから混合する。しかしガスボンベに充 填されている半導体用特殊材料ガスのガス成分及び濃度 等を実際の製造プロセスライン (インライン) で測定出 来る計測器は市販されていない。従って、現在使用して いる或いはこれから使用しようとするガスの成分や濃度 等は、ガスボンベに表示されている組成及び濃度をその まま信用して使用しているのが現状である。

【0004】ガスボンベの特殊材料ガスの濃度を測定す る手段としては半導体製造装置やガスボンベ収納庫のガ

ロマトグラフで分析する方法がある。また、ガス濃度を 計測する他の手段としては超音波式濃度計、光の屈折率 計等で計測する方法がある。しかしガスクロマトグラフ を用いる方法はガス配管系に『溜まり部分』ができるの でパージ操作が煩わしい上にサンプリングしたガスの廃 棄のための無害化処理が必要となる。また、超音波式濃 度計や光の屈折率計はガスの種類を検出するための選択 性がなく、例えば測定中数値が変化した場合、ガスの濃 度が変わったのか或いはガスの種類が異なるのかを判別 することが出来ない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】半導体用特殊材料ガス の成分や濃度は、ガスメーカーにより分析計測されガス ボンベに貼付して表示されたり、分析表が添付されたり して使用者(半導体製造メーカー等)に知らされる。半 導体製造メーカーにおいてはガス供給装置で混合成分濃 度や流量が管理されているが、安全上及び名モニター項 目(成分、濃度、流量等)のチェック機構が不完全であ る。例えば、ガスメーカーではボンベに表示してあるガ 20 ス成分及び濃度等の項目を人が読み取り、これらのパラ メータを設定器により制御装置に入力して流量制御用マ スフローコントローラの出力値として各ガス流量が設定 される。しかし、2成分以上のガスを混合する場合、半 導体製造装置に供給される各成分ガスの組成は管理でき ない。従って、誤ってガスボンベを接続したり、間違っ て別のボンベを使用したりするといった誤接続、誤配 管、誤交換等が生じた場合このような誤使用を完全に防 止する方法はないのが現状である。しかもこのような誤 接続や誤配管の発生を防ぎされず管理室でも集中点検で 30 きないので安全管理上常に問題となっている。

【0006】この発明は上記する課題に着目してなされ たものであり、ガスボンベ収納庫から半導体製造装置へ のガス配管系にガス成分、濃度、流量等を監視するモニ ターをプロセスライン (インライン) として組み込むこ とが可能で、特に混合ガス配管内を流通する混合ガスの 各成分ガスの種類や濃度及び流量を計測することにより 各ガスボンベから供給される各成分ガスの種類や濃度及 び流量を照合し、誤接続や誤配管或いは誤交換といった 事故を防止することのできる半導体用特殊材料ガス供給 装置を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】即ち、この発明は上記す る課題を解決するために、半導体用特殊材料ガス供給装 置が、①半導体用特殊材料ガスを収納した複数本のガス ボンベに連結された各管路にマスフローコントローラを 配置するとともに、これらの管路の合流点と半導体製造 装置との間の管路途中にインラインガスモニターを配置 し、前記マスフローコントローラ及びインラインガスモ ニターを半導体用ガス供給装置の制御装置に接続して成 ス配管系の一部にサンプリング用の配管を設け、ガスク 50 ることを特徴とする。またの前記インラインガスモニタ

のガス成分及び濃度の出力信号と前記マスフローコン トローラの入力又は/及び出力信号と照合させ、これら の信号の一致或いは不一致によりガス供給を制御するこ とを特徴とする。或いは③半導体用特殊材料ガス供給装 置が、半導体用特殊材料ガスを収納した複数本のガスボ ンベに連結された各管路にマスフローコントローラ及び インラインガスモニターを配置するとともに、これらの 管路の合流点と半導体製造装置との間を合流管路で連結 し、前記マスフローコントローラ及びインラインガスモ ニターを半導体用ガス供給装置の制御装置に接続して成 10 ることを特徴とする。

[8000]

【作用】半導体用特殊材料ガス供給装置を上記手段とす ると、いずれの手段でも各ガスボンベ中の充填ガスの正 確さ及び各管路に配置されたマスフローコントローラ (MFC) の精度等をチェックすることが出来る。そし て若し各マスフローコントローラ (MFC) の信号とイ ンラインガスモニターの信号とを照合した結果、許容範 囲内で一致した場合にはそのままガスを供給し、一致し なかった場合には各管路或いは合流管路に設置した例え ば電磁弁を制御してガスの供給を停止させることができ る.

[0009]

【実施例】以下、この発明の具体的実施例について図面 を参照しながら説明する。 図1はこの発明の半導体用特 殊材料ガス供給装置において、混合系のガス供給装置に より同時に複数の半導体用特殊材料ガスを使用する場合 の混合ガス配管図である。この実施例では3種類のガス (A、B、C)を同時に使用する場合で、ガスAを充填 したガスボンベ1と、ガスBを充填したガスボンベ2 と、ガスCを充填したガスボンベ3とは有毒ガス成分や 爆発成分が漏洩しないような密閉空間を有するボンベ収 納庫4に収容される。ガスボンベ1に連結された管路5 とガスボンベ2に連結された管路6とガスボンベ3に連 結された管路7とは合流点8で一本の合流管路10に連 結され、更に該合流管路10は半導体製造装置14へ連 結されるが、この場合、ガスAとガスBとガスCとは前 記合流点8に配置された図示しない混合装置で混合され たあと半導体製造装置14へ供給される。

【0010】前記ガスボンベ1の管路5にはマスフロー コントローラ (MFC) 11が配置され、ガスボンベ2 の管路6にはマスフローコントローラ (MFC) 12が 配置され、ガスボンベ3の管路7にはマスフローコント ローラ (MFC) 13が配置される。これらの各ガス A、B、Cは所定の圧力で供給されるが、各ラインには 専用のマスフローコントローラが配置され、所定のガス 成分となるよう予め流量混合比を定めて半導体製造装置 10へ供給される。尚、これらのマスフローコントロー ラ (MFC) ではゼロ点、スパン点、制御範囲等を確認 しておく。

【0011】前記合流管路10の途中にはインラインガ スモニター9が配置されている。 該インラインガスモニ ター9としては後述する構成とした赤外線ガス検出器が 用いられる。このように半導体用特殊材料ガス供給装置 ではガスAとガスBとガスCの混合ガスを合流管路10 に設置したインラインガスモニター9を通過させること により混合ガス成分や濃度或いは流量をモニターしなが ら半導体製造装置14个供給する。尚、この図1には図 示しないが、各管路5、6、7及びこれらを合流させた 管路10には開閉弁や減圧弁及び電磁弁等が配置され る.

【0012】図2は前記合流管路10に配置されたイン ラインガスモニター9の構成の詳細を示す断面図であ る。セルブロック91にはガス流路91aが設けられ両 傾には配管機手を連結できるよう雌ねじ部916、91 cが設けられている。そして該セルブロック91の中央 部には流路91aに向けて(面して)上下に窓91d及 び91eが設けられ、上側の窓91dには赤外線光源9 2を取り付けた光源ブロック93に固定された金属製リ ング94が嵌め込まれ、下側の窓91eにはセンサブロ 20 ック96に固定された金属リング95が嵌め込まれてい る。また、該センサブロック96には測定ガスの吸収特 性に合致した波長を持つ干渉フィルタ(バンドパスフィ ルタ) 97とセンサ(例えばパイロセンサ) 98が取り 付けられている。これらの金属リング94及び95は鑞 付けして該セルブロック91に固定してある。このよう にセルブロック91内は有毒ガス或いは爆発の危険性の あるガスが外部へ漏洩しないようタイトな構造としてあ る。また、前記パイロセンサ98は増幅器100に接続 されコネクタ101を介して制御装置 (CPU) へ接続 30 される。尚、前記セルブロック91の流路91aの途中 には圧力センサ90が配置され流通ガスの濃度測定と同 時にガス圧を計測するようにしてある。即ち、ガス圧力 と赤外線センサの濃度信号(赤外線吸収率)とは1対1 の関係にあるので、インライガスモニター9に圧力セン サ90を配置して正確な濃度計測を保証するようにして ある。

【0013】而して、上記混合ガス管路10の途中にイ ンラインガスモニター9を配置すると、混合ガス中の各 半導体用特殊材料ガスはそのガス特有の赤外線吸収スペ クトルを有しているので、インラインガスモニター9内 のガス流路91 aを流通するガスに赤外線を投射して吸 収させることによりそのガス成分の種類や濃度或いは流 量等を同時に計測しモニタすることが可能となる。

【0014】次に、図1において、前記各マスフローコ ントローラ (MFC) 11、12、13及びインライン ガスモニター9は半導体用ガス供給装置用制御装置15 に接続され、また、該半導体用ガス供給装置用制御装置 15には設定器16が接続されている。このように前記

50 インラインガスモニター9の測定成分の出力情報と、各

成分の濃度、流量等を出力させる各マスフローコントローラ (MFC) 12、13、14の入力又は出力情報との一致、不一致を照合させるのである。

【0015】即ち、予めガス成分の種類や濃度及びガス の物性値 (ガスメーカーの分析値) が設定器16から半 導体用ガス供給装置用制御装置15に入力される。各マ スフローコントローラ (MFC) 11、12、13では 各ガスの設定値に対して所定の流量制御を行い流量信号 として出力する。複数成分ガスの混合後の組成は各マス フローコントローラ (MFC) の発生流量の精度により 10 決定されるが、一般的には常時モニタリングは行ってい ない。前記インラインガスモニター9からの測定結果、 例えばガスA/ガスB/ガスCの濃度信号を分析するこ とで、前記マスフローコントローラ (MFC) 11、1 2、13からの流量信号から得られたガスA/ガスB/ ガスCの濃度信号を逐一比較照合する。こうして各マス フローコントローラ (MFC) 11、12、13の精度 及び設定器16に入力したガスボンベ1、2、3中のガ ス濃度の正確さについても同時にチェックすることがで きる。

【0016】この発明の半導体用特殊材料ガス供給装置は以上のような構成から成り、上記するように各ガスボンベ1、2、3中の充填ガスの正確さ及び各管路に設置されたマスフローコントローラ (MFC) 11、12、13の精度等をチェックすることが出来る。そして若し各マスフローコントローラ (MFC) 11、12、13の信号とインラインガスモニター9の信号との照合した結果、許容範囲内で一致した場合にはそのままガスを供給し、一致しなかった場合には図示しない各管路5、6、7或いは合流管路10に設置した例えば電磁弁を閉 30

6、7或いは合流管路10に設置した例えば電磁弁を閉鎖してガスの供給を停止させることができる。

【0017】この発明の上記実施例においては、インラインガスモニター9は混合ガス流路10に設置したが、マスフローコントローラ (MFC) とインラインガスモニターとの組み合わせにおいて、インラインガスモニターが1成分系しかモニターできないものであるなら合流管路10ではなく各管路5、6、7に配置されたマスフローコントローラ (MFC) 11、12、13の直後に

測定すべき対象ガスを分析することのできるインライン ガスモニターを各々設置しても良い。また、実施例では インラインガスモニター9として非分散形の赤外線検出 器を用いて説明したが、この赤外線検出器の代わりに紫 外線領域に吸収を有するガスを紫外検出器を用いてモニ タするようにしても良い。

[0018]

【発明の効果】以上詳述したように、この発明の半導体 用特殊材料ガス供給装置によれば、半導体製造装置へ供 10 給するガスの種類(成分名)、組成濃度、流量等の情報 の信頼性が向上する。また、半導体製造のプロセスラインに直接半導体用特殊材料ガスのガスモニターを設置するとともにマスフローコントローラからの信号を中央監 視用の制御装置(CPU)に入力して集中管理を行うことができる。更に、マスフローコントローラの入力(出力)情報(ガス成分名、組成濃度、ガス物性値)とインラインガスモニターの成分判定、及び濃度情報を照合することで各モニター項目に対する信頼性を向上させることができる。更にまた、ガスボンベの取替や配管ライン の変更等の際の誤配管、誤接続時におけるガス供給装置の作動停止によって安全性を確保することができる。

【図面の簡単な説明】

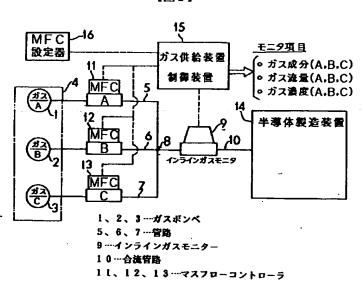
【図1】この発明の半導体用特殊材料ガス供給装置において、混合系のガス供給装置により同時に複数の半導体用特殊材料ガスを使用する場合の混合ガスの配管図である。

【図2】合流管路に配置されたインラインガスモニター の構成の詳細を示す断面図である。

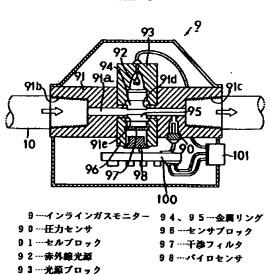
【符号の説明】

- 30 1、2、3 ガスボンベ
 - 5、6、7 管路
 - 9 インラインガスモニター
 - 10 合流管路
 - 11、12、13 マスフローコントローラ
 - 14 半導体製造装置
 - 15 制御装置
 - 16 設定器

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 宇野 敏彦

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 株式会社堀場製作所内 (72)発明者 秋山 重之

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 株式会社堀場製作所内

(72)発明者 清水 哲夫

京都府京都市南区久世築山町378番31号 株式会社エステック内 Previous Doc Next Doc Go to Doc# First Hit

☐ Generate Collection

L3: Entry 76 of 92.

File: JPAB

Jun 11, 1996

PUB-NO: JP408153685A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08153685 A

TITLE: SPECIAL MATERIAL GAS SUPPLY DEVICE FOR SEMICONDUCTOR

PUBN-DATE: June 11, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HARADA, MICHIYUKI UNO, TOSHIHIKO AKIYAMA, SHIGEYUKI SHIMIZU, TETSUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI CORP HORIBA LTD STEC KK

APPL-NO: JP06315549

APPL-DATE: November 25, 1994

INT-CL (IPC): $\underline{H01} \ \underline{L} \ \underline{21/205}; \ \underline{B01} \ \underline{J} \ \underline{4/02}$

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a special material gas supply device for a semiconductor which can prevent troubles such as false connection, false piping or false exchange by incorporating a monitor for monitoring gas elements, concentration, flow rate, etc., in a gas piping system from a gas bomb container to a semiconductor manufacturing device.

CONSTITUTION: Mass-flow controllers 11, 12, 13 are arranged in each of tube paths 5, 6, 7 connected to a plurality of gas bombs 1, 2, 3 containing special material gas for semiconductor. Thereby, an in-line gas monitor 9 is arranged in a middle of a tube path 10 between a junction 8 and a semiconductor manufacturing device 14, each output signal is checked by connecting the mass-flow controllers 11, 12, 13 and the in-line gas monitor 9 to a control device 15 for a semiconductor gas supply device and gas supply is controlled by coincidence or discrepancy of the signals.

COPYRIGHT: (C) 1996, JPO

Previous Doc Next Doc Go to Doc#